

Werden Sie Referent!
Deadline: 12.12.2018

Technology Days

Praxiswissen, das Sie nach vorn bringt.

Call for Papers

Im Frühjahr eines jeden Jahres treffen sich Entwickler, Fertiger, Dienstleister und Anwender auf der **SMTconnect** in Nürnberg, um sich über die Herausforderungen in der Mikroelektronik und in den Baugruppentechologien auszutauschen. Ab 2019 zeigt sich die Veranstaltung mit frischem Gesicht. Parallel zur Fachmesse fokussieren die neu aufgelegten **SMTconnect Technology Days** die Aufbau- und Verbindungstechniken in verschiedensten Anwendungsbereichen.

Die Tech Days im Überblick

Die Wissensplattform unterteilt sich in drei spannende Tech Days, die sich ganz dem Aufbau und der Kontaktierung von Bauteilen und Baugruppen widmen. Die Teilnehmer erfahren hierbei mehr über Neuentwicklungen bei Material und Technologie, mögliche Problemstellungen und deren Lösungen sowie was spezifische Anwendungen hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit fordern.

- Day 1: Löttechnologien
- Day 2: Substrattechnologien
- Day 3: Klebtechnologien

Sponsoring

Ihre Firma hat einen interessanten Beitrag und möchte bei der Veranstaltung verstärkt hervorstechen? Sprechen Sie uns auf das Sponsoringangebot an.

Seminare

In den Seminaren geht es um fachlich fundiertes Wissen mit speziellem fachlichen Hintergrund (z.B. Verbindungstechniken), wobei Praxisbeispiele und gemeinsam erarbeitete Lösungsstrategien im Vordergrund stehen.

→ Dauer: 1,5h oder 3h

Special Sessions

Reichen Sie Ihre Beiträge zu interessanten Zukunfts- und Markttrends, aktuellen Zahlen & Fakten, Produktionserfahrungen, Benchmarking oder brandneuen Forschungsergebnissen ein.

→ Dauer: 25 Minuten

Kontakt



Nora Paul
Projektleiterin
Tel.: + 49 711 61946-252
nora.paul@mesago.com

Einreichung und Programmkomitee unter
smtconnect.com

mesago
Messe Frankfurt Group